

正本

檔 號：

保存年限：

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號

承辦人：胡孟菁

電話：02-7736-6061

電子信箱：h16846@mail.moe.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年7月22日

發文字號：臺教高(一)字第1150073454號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：展覽介紹、活動介紹及主辦單位簡介 附件一

主旨：轉知國際半導體產業協會於115年9月2日至4日SEMICON Taiwan國際半導體展期間規劃「人才培育主題活動」案，請查照。

說明：

- 一、依該協會115年7月14日國際產協字第1150714001號函辦理。
- 二、檢附展覽介紹、活動介紹及主辦單位簡介如附件，本案相關疑義，請逕洽該協會梅敬鎔（03-5601777分機616）。

正本：各公私立大專校院

副本：本部技術及職業教育司(含附件)、國際半導體產業協會

